



2021年8月20日

各位

会 社 名 HPC システムズ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 小 野 鉄 平  
(コード番号:6597 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 下 川 健 司  
(TEL.03-5446-5530)

〈マザーズ〉投資に関する説明会開催状況について

以下のとおり、投資に関する説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。

○開催状況

開催日時 2021年8月19日(木) 15:30～16:30

開催方法 対面による実開催

開催場所 東京都中央区日本橋兜町 3-3 兜町平和ビル2F

説明会資料名 2021年6月期通期決算、  
HPC システムズ株式会社 中期経営計画 Vision2024

【添付資料】

1. 説明会において使用した資料

以 上

# 2021年6月期 通期決算

HPCシステムズ株式会社

証券コード：6597（東証マザーズ）

## 過去最高の増収増益を達成

### HPC事業

高品質・高付加価値な製品・サービスで顧客の要望を具現化  
特に大学・官公庁向けで案件数増、規模大型化傾向が顕著になり、全社の過去最高増収増益達成に寄与

### CTO事業

新規のEdge IoT 案件、マシンビジョン案件が業績を牽引、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた継続案件の減少分を補完し増収増益達成

コンピュータサイエンス駆使して、研究者や開発者の基礎研究、先端研究・製品開発、量産までを多角的に支援するワンストップサービスを提供

高品質・高付加価値な製品・サービスを予算に応じて提供

飛躍的進歩を遂げるHPC-AIコンピューティング技術、CTO技術に対する広範な重要性の高まり

国が推進する大学・官公庁におけるAI、量子技術、健康・医療、環境・エネルギー等の基礎研究に対する旺盛な需要

民間企業の先端技術開発の高度化・大型化・多様化、投資の巨額化

多様化・高度化する顧客の要望に対する的確な応答、  
高品質・高付加価値な製品・サービスの提供

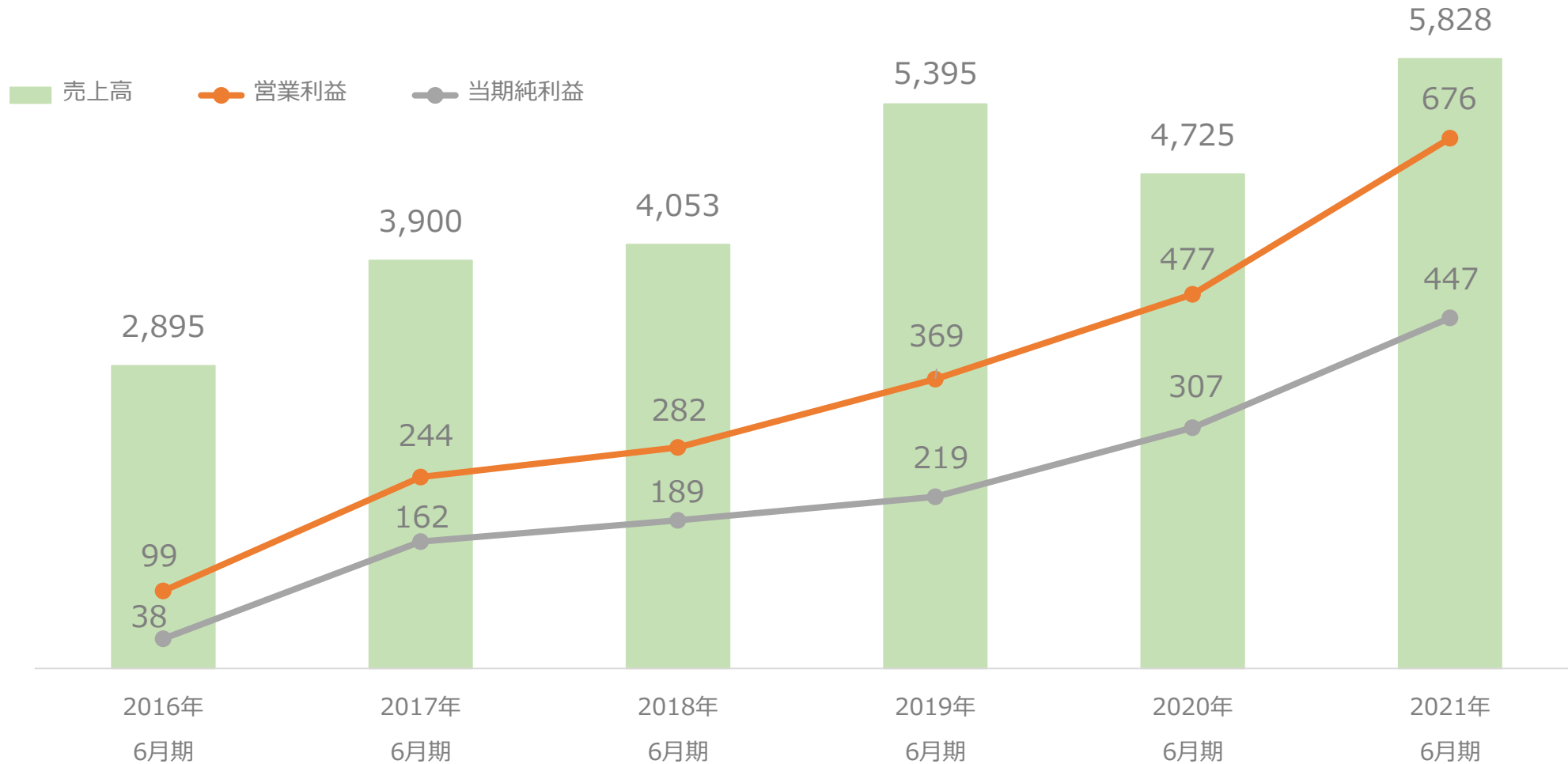
計算科学シミュレーション、人工知能・機械学習、データサイエンス、エッジコンピューティング、IoTなどに対する広範な需要の高まり

## 2021.5.13付発表の業績予想を上回る実績

- 計算科学シミュレーション、人工知能・機械学習、データサイエンス、エッジコンピューティング、IoTなどに対する広範な需要の高まり
- 「好スパイラル形成」：多様化・高度化する顧客要望に対する的確な応答⇒高品質・高付加価値な製品・サービスの提供⇒顧客の要望実現による満足感、信頼感醸成⇒次なる案件の獲得

	2021年 6月期実績	2020年 6月期実績	前期比 増減額	前期比 増減率	2021.5.13付 業績予想	業績予想比 増減額	業績予想比 増減率
売上高	5,828	4,725	1,102	23.2%増	5,720	108	1.9%増
営業利益	676	477	198	41.6%増	630	46	7.4%増
営業利益率	11.6%	10.1%	+1.5pt		11.0%	+0.6pt	
経常利益	665	465	200	43.1%増	620	45	7.4%増
当期純利益	447	307	139	45.4%増	415	32	7.7%増

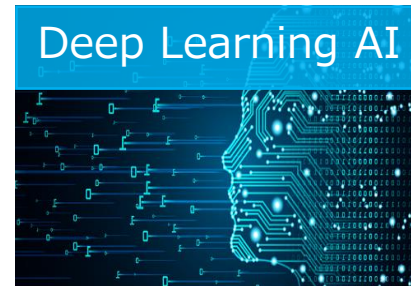
営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益は5期連続増益  
対2016年6月期比（5年間）売上高101%増、営業利益583%増、当期純利益1,047%増



## 事象の要因

- 第4四半期 : 次世代プロセッサの発売・切替えに伴う業績への影響を最小限にとどめ、想定を上回る数値に帰着
- 通 期 : 大学・官公庁向けの案件数増、規模大型化傾向が顕著になり、全社の過去最高増収増益達成に寄与

(単位:百万円)	第4四半期 (4月~6月)				通期			
	2020年 6月期	2021年 6月期	増減額 前期比	前期比 増減率	2020年 6月期	2021年 6月期	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	415	293	△121	29.3%減	3,198	3,952	754	23.6%増
セグメント利益	△15	△65	△49	-	298	493	195	65.3%増



成長戦略分野 :

- CAES: Computer Aided Engineering Solution (計算機支援工学)
- CCS : Computational Chemistry Solution (計算化学)
- DSS : Data Science Solution (データサイエンス/AI)
- CSS : Computer Science Solution (大学・官公庁)
- HPCI : HPC Infrastructure (計算科学)

HPC : High Performance Computing (ハイパフォーマンスコンピューティング), HPDA : High Performance Data Analysis (ハイパフォーマンス・データ分析)  
 MI : Materials Informatics (マテリアルズ・インフォマティクス), Deep Learning (深層学習), AI: Artificial Intelligence (人工知能)

## 事象の要因

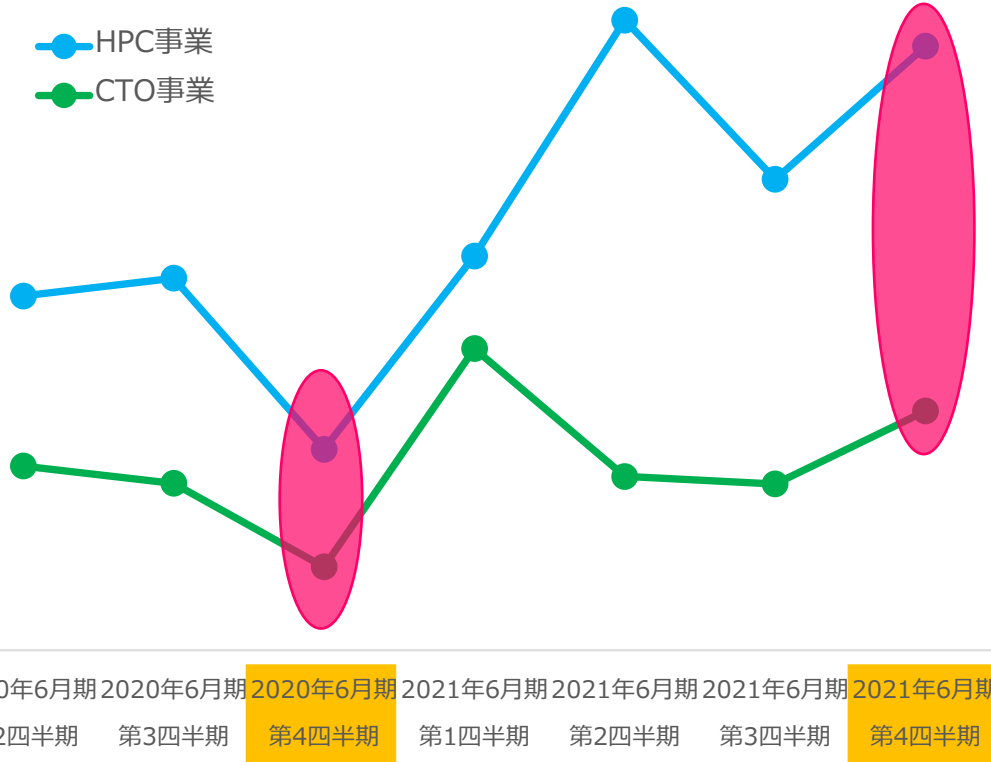
- 第4四半期：新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けていたEdge IoT、マシンビジョン関連の継続顧客案件が回復、マシンビジョン、Deep Learning AI関連の新規顧客案件も伸張
- 通 期：新規顧客からの Edge IoT、マシンビジョン案件増が好業績を牽引

(単位:百万円)	第4四半期 (4月～6月)				通期			
	2020年 6月期	2021年 6月期	増減額 前期比	前期比 増減率	2020年 6月期	2021年 6月期	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	371	483	111	30.0%増	1,527	1,875	348	22.8%増
セグメント利益	42	35	△6	15.8%減	179	182	3	2.1%増

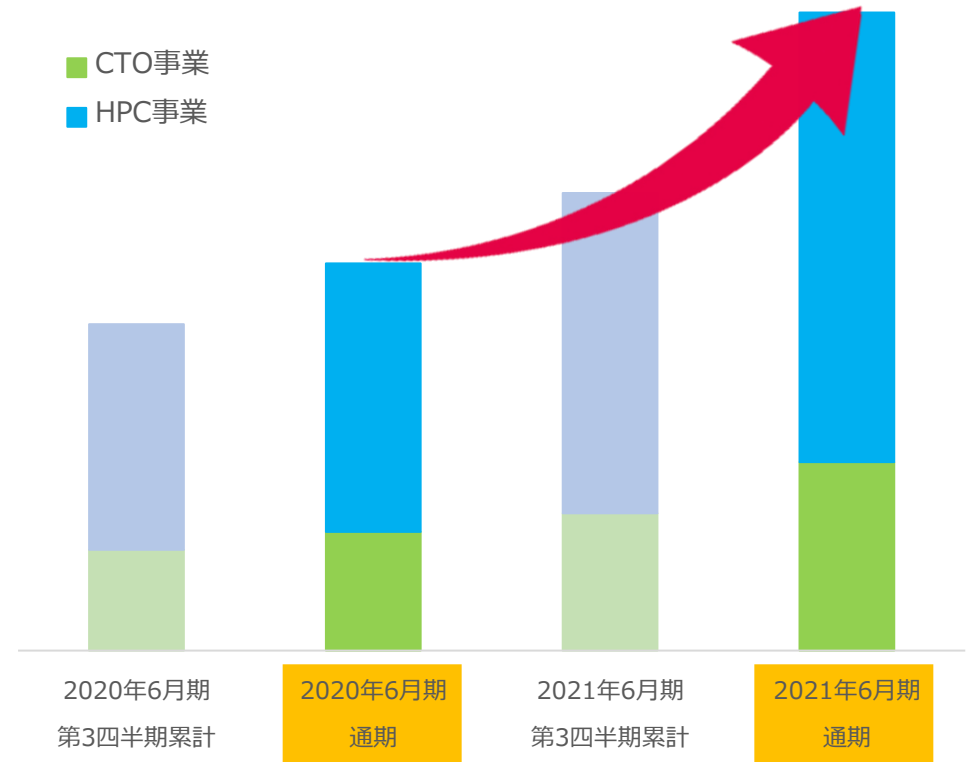


- HPC事業、CTO事業ともに第4四半期は好調、前年同期の受注金額を大幅に超過
- HPC事業では大型案件を受注、今後複数四半期に及ぶ売上計上を見込む

### 受注金額推移



### 受注金額累計比較





## ■ 2022年6月期通期（2021年7月1日～2022年6月30日）業績予想

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
2022年6月期通期 業績予想	百万円 6,425	百万円 745	百万円 741	百万円 496	円 銭 119.52
前期実績 (2021年6月期)	5,828	676	665	447	107.87
対前年 増減率 (%)	10.2	10.2	11.3	11.0	—

### 【備考】

新型コロナウイルス感染症の収束とその後の景気回復、世界的な半導体および周辺電子部品の入手性悪化等先行き不透明な状況であるものの、計算科学シミュレーション、クラウド、人工知能（AI）、ディープラーニング、ビッグデータ処理などに対する大学・官公庁や民間企業の研究開発、設備投資は拡大傾向にあります。

この機を捉え、「中期経営計画 Vision2024」（2022年6月期～2024年6月期）を策定し、2024年6月期に売上高100億円、営業利益12.8億円へ挑戦してまいります。





# HPCシステムズ株式会社

## 中期経営計画 Vision2024

HPCシステムズ株式会社  
証券コード：6597（東証マザーズ）

持続可能な社会の実現に向けて、世界に  
なくてはならない応援したい企業、変化に強い  
強靱なビジョナリーカンパニーになっている

## Beyond 2030

時代を超えて  
生き続ける

コンピュータサイエンスを  
基軸とした  
世界を代表する21世紀の  
ビジョナリーカンパニー

### グローバル ニッチトップ 企業へ

### グローバル企業 としての挑戦

現在地

国内  
ニッチトップ企業  
のポジション確立  
売上高100億円  
営業利益12.8億円  
への挑戦

理念の追求  
成長戦略の種を植え  
芽を育て、事業拡大

バックカスティング

~FY2021

FY2022~2024

FY2025~2027

FY2028~2030

2021年6月期までの歩み

中期経営計画  
Vision2024  
進化・育成採用・創出・進出

中期経営計画  
Vision2027  
グローバルへ

中期経営計画  
Vision2030  
グローバルニッチトップへ

Beyond 2030

中長期ビジョン実現に向けたプロセス

**1** 2021年6月期までの歩み 事業の振り返り

**2** HPCシステムの目指す姿 Beyond 2030

**3** 中期経営計画 Vision2024

**1** 2021年6月期までの歩み 事業の振り返り

2 HPCシステムの目指す姿 Beyond 2030

3 中期経営計画 Vision2024

コンピュータサイエンス<sup>※1</sup>を駆使して、研究者や開発者の基礎研究、先端研究、製品開発、量産までを多角的に支援するワンストップサービスを提供

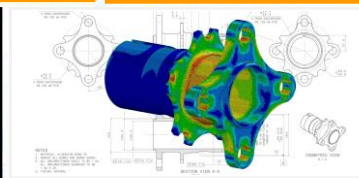
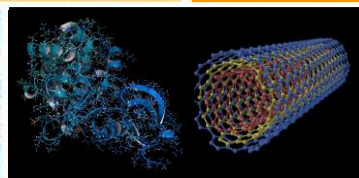
顧客のステージ  
研究/開発/生産

基礎研究/最先端研究  
自然科学・応用科学・総合科学

製品開発/試作

生産プロセス

量産製品  
カスタム/業界標準



大学  
公的研究機関

(化学・製薬・電機・重工・自動車・電気機器・精密機器・アミューズメント等)

研究部門

開発部門

事業部門

当社が提供する  
ソリューション

高性能  
コンピュータ

HPCシステム  
インテグレーション

シミュレーション  
ソフトウェア

システム運用支援  
クラウドサービス

研究・導入支援  
コンサルティング

産業用・Edge  
コンピュータ

HPC事業

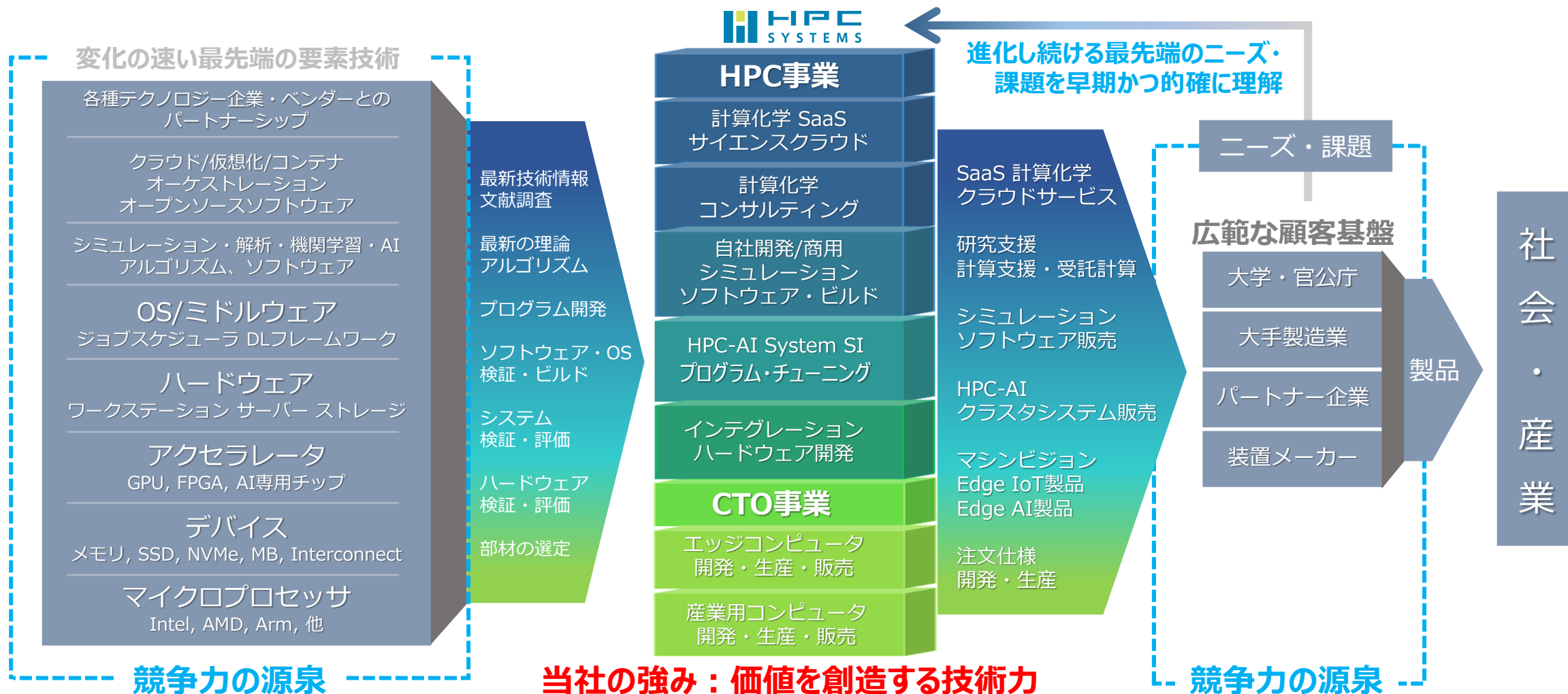
CTO事業

「スーパーコンピュータからエッジコンピュータ」<sup>※2</sup>まで  
を網羅するコンピューティングソリューション

※1 コンピュータサイエンス：Appendix P39 用語集参照

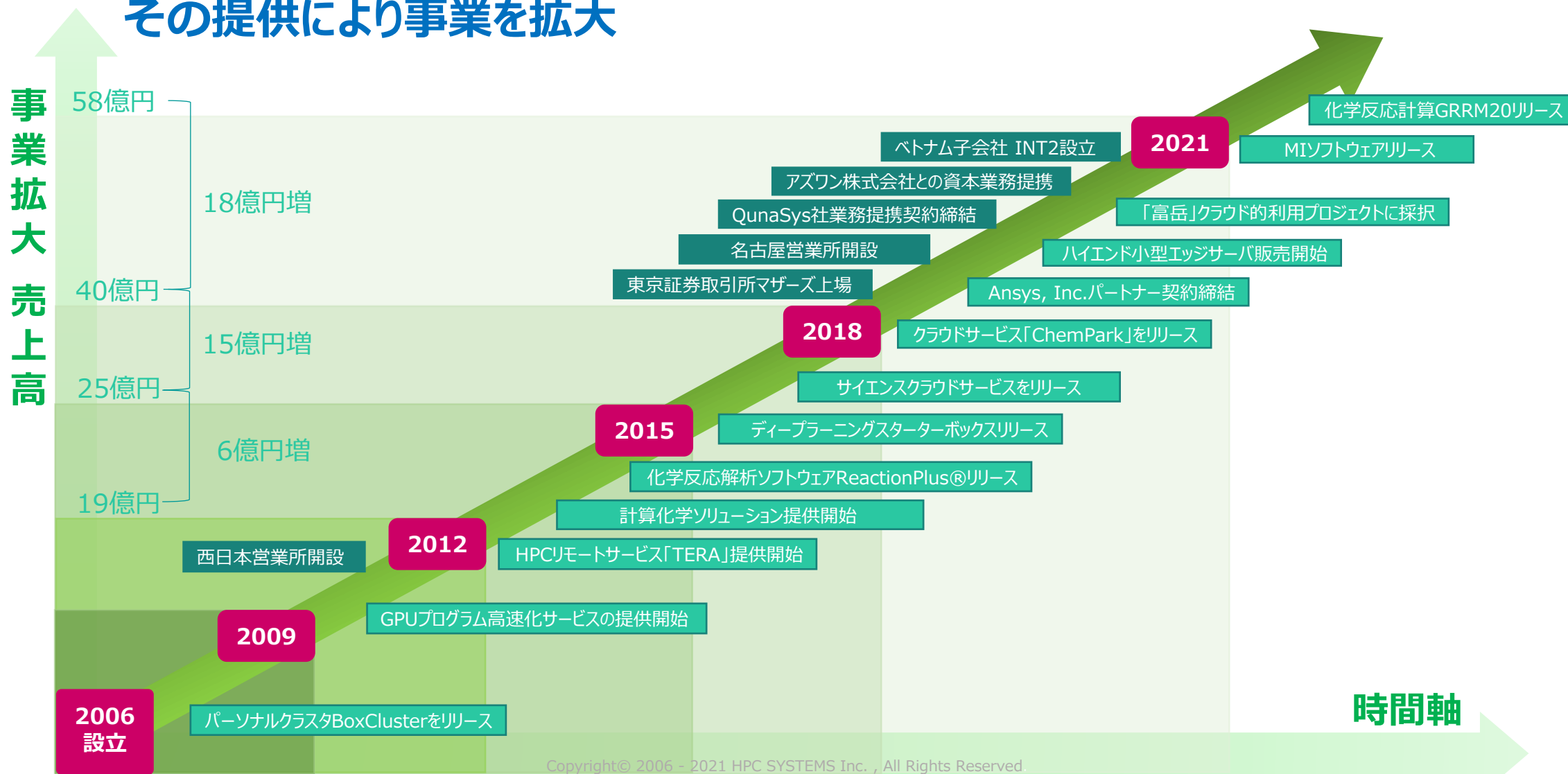
※2 スーパーコンピュータからエッジコンピュータまでのソリューション：Appendix P39 用語集参照

## 最先端の要素技術と社会や産業変化、ニーズ・課題を的確に捉える力 それらを組み合わせて新しいコンピューティングソリューションを創出し続ける技術力

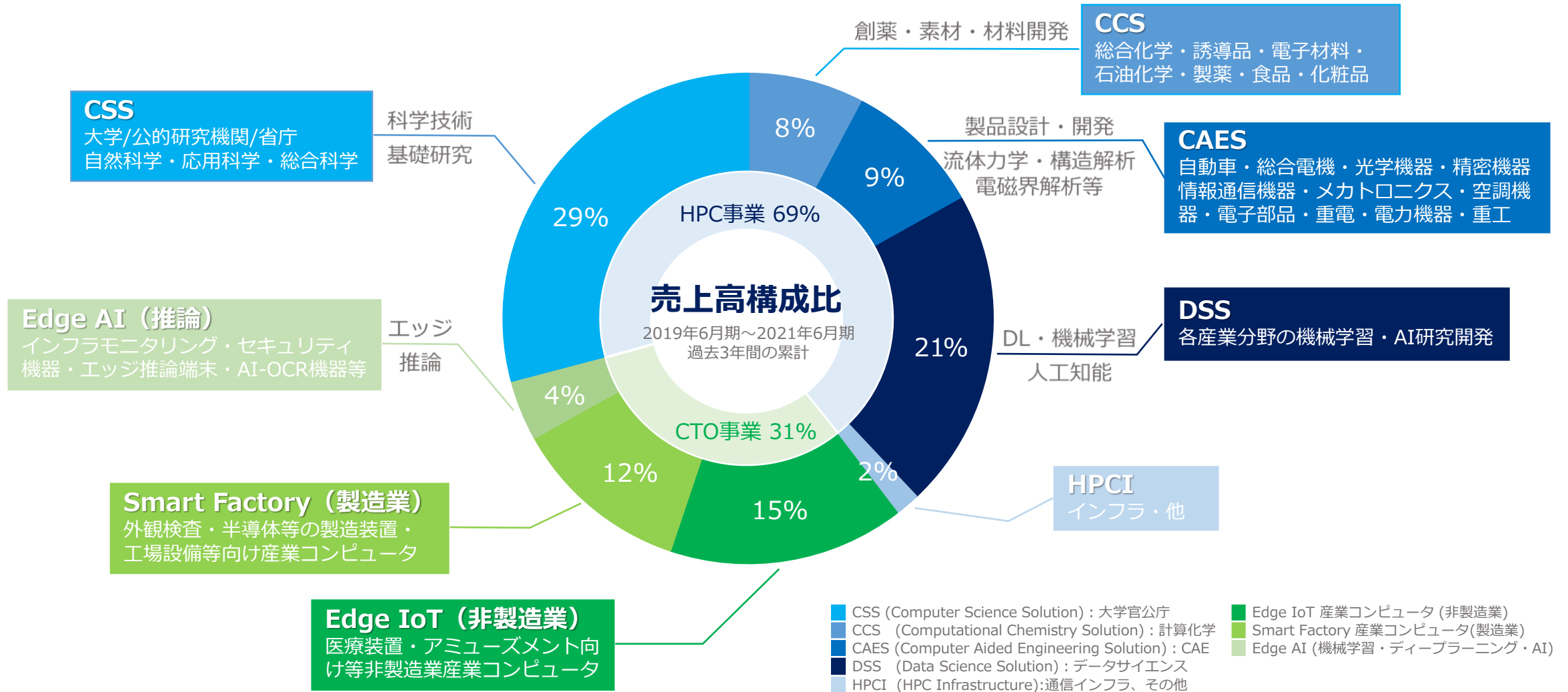




## 「研究者と開発者の力になる」ソリューションを創造し、その提供により事業を拡大

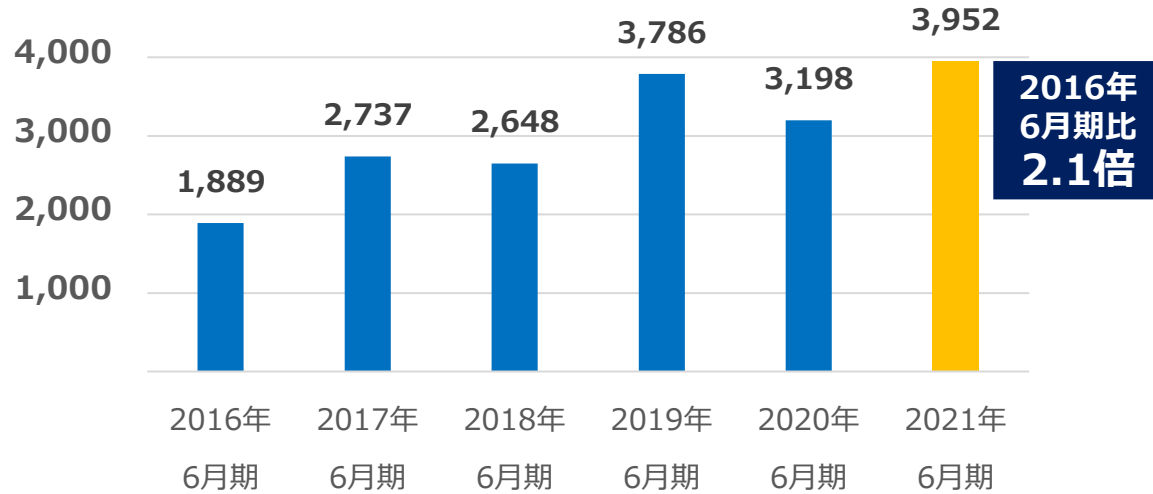


## バランスの取れた広範な産業分野、大学、公的研究機関、省庁の顧客基盤

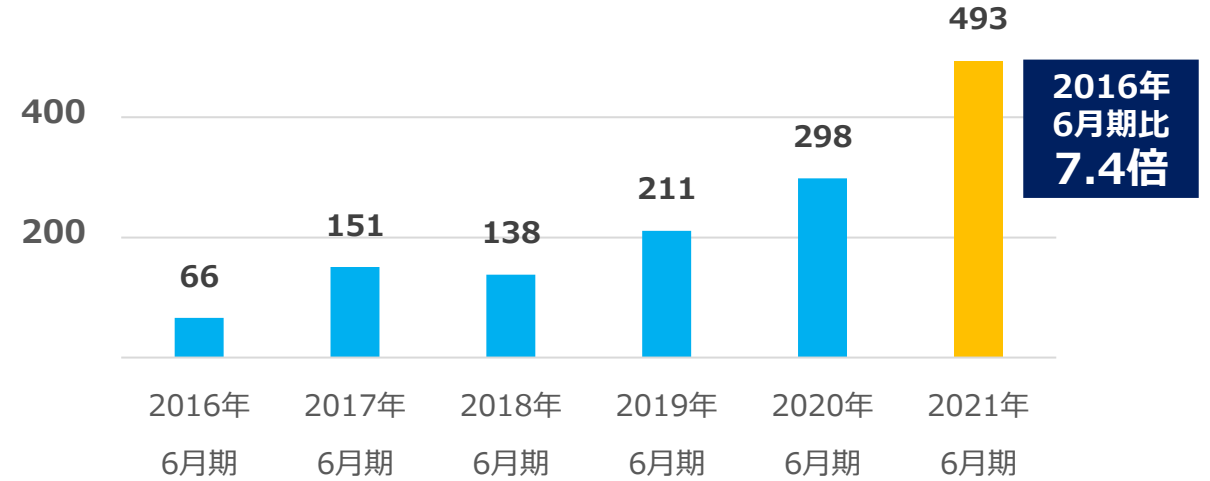


# 2021年6月期までの歩み 事業部別業績推移

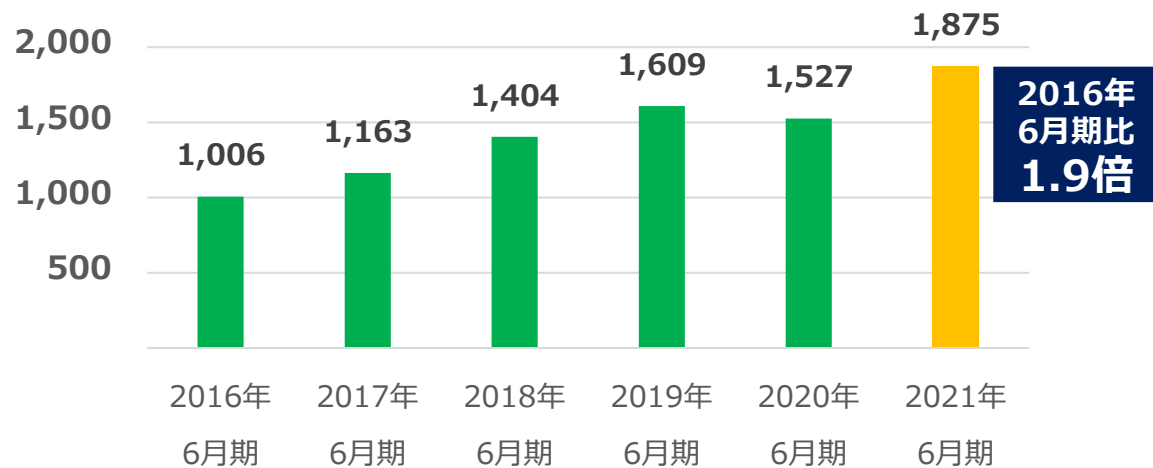
HPC事業 売上高推移



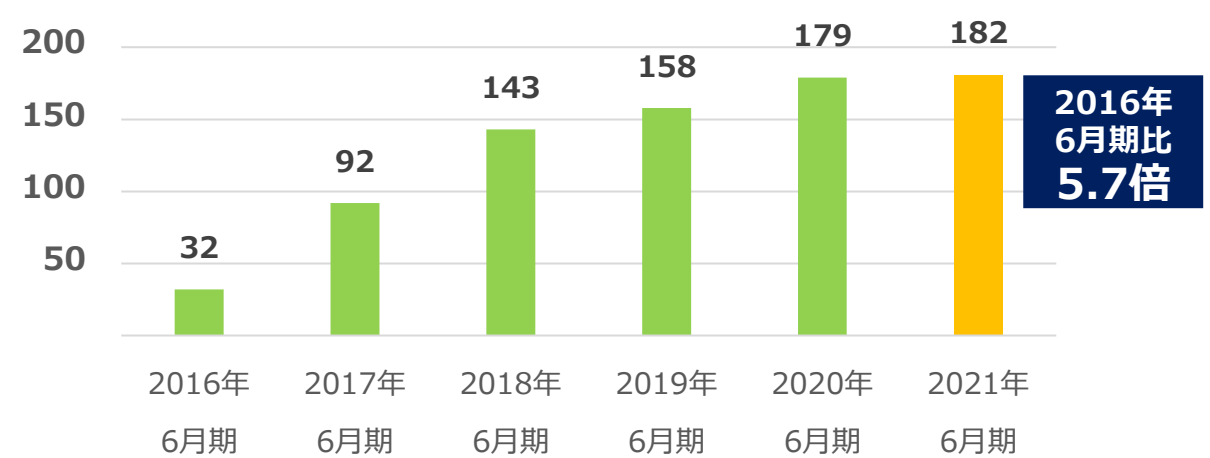
HPC事業 営業利益推移



CTO事業 売上高推移

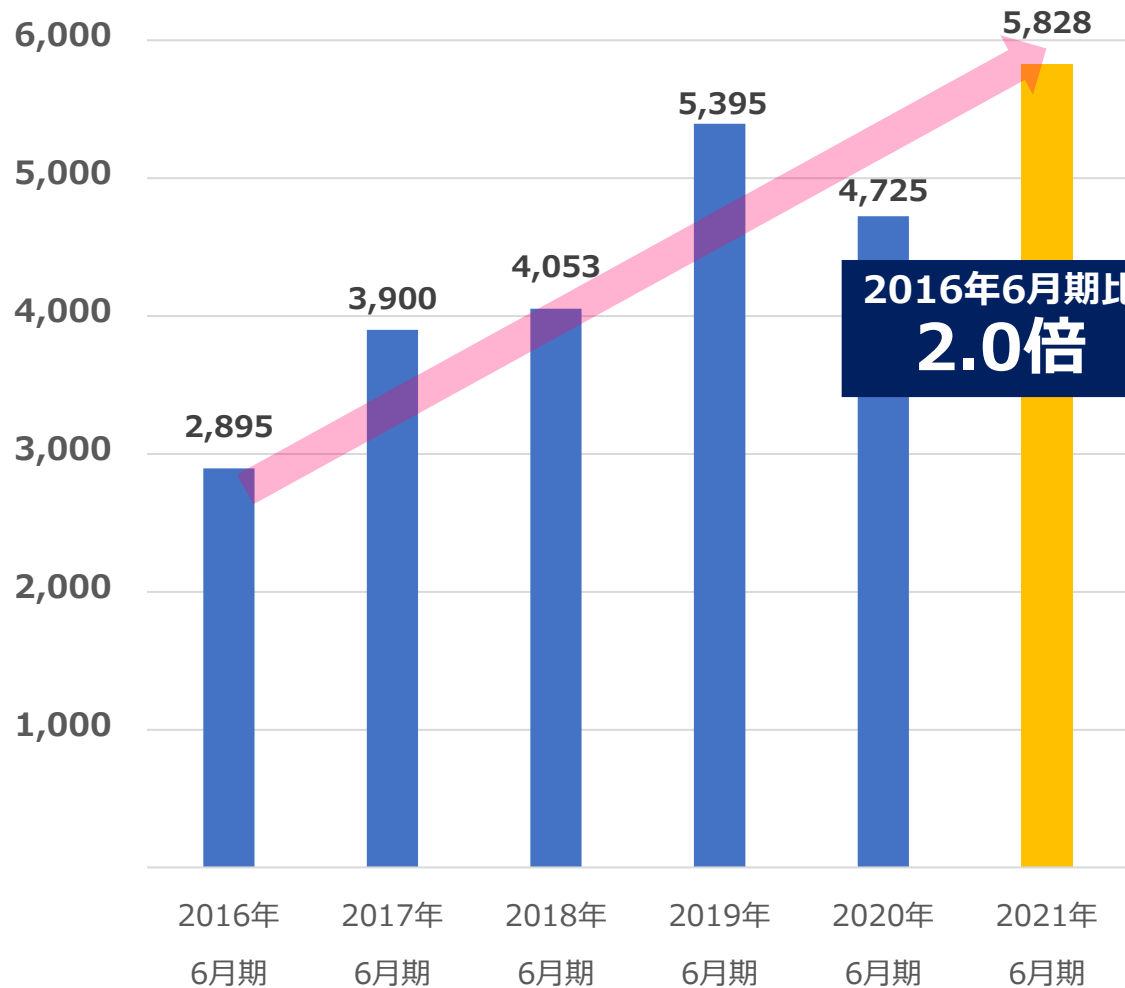


CTO事業 営業利益推移

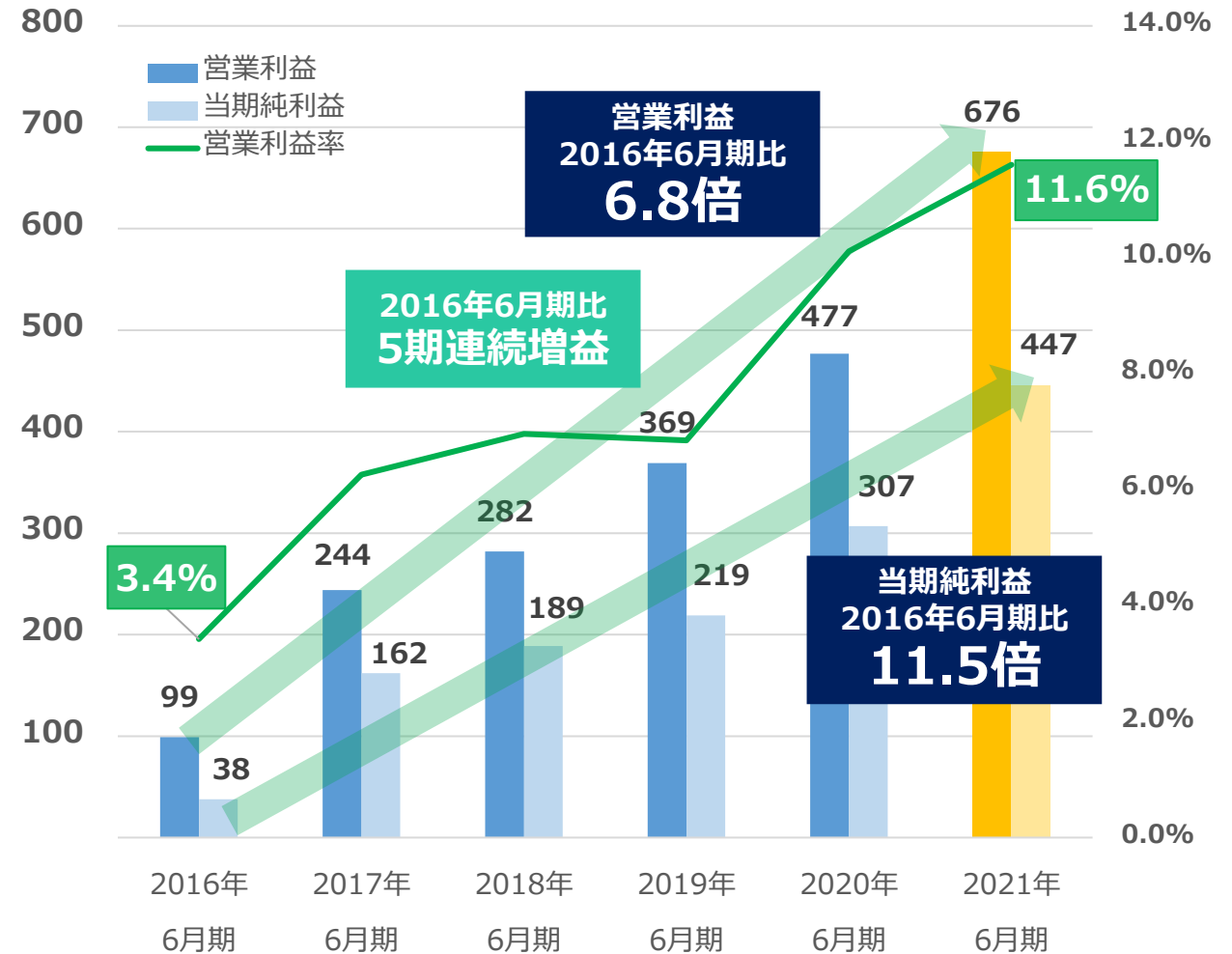


## 着実な成長の軌跡

売上高推移



営業利益・当期純利益・営業利益率推移



1 2021年6月期までの歩み 事業の振り返り

**2 HPCシステムの目指す姿 Beyond 2030**

3 中期経営計画 Vision2024

## ビジョナリー経営<sup>※3</sup>の浸透と追及



※3 ビジョナリー経営 : Appendix P39 用語集参照

## 「経済発展」と「世界の課題・社会的課題の解決」を両立する人中心の社会



日本が目指す超スマート社会 Society5.0※4

国際社会の開発目標

超少子高齢化社会問題  
生産労働人口の減少

人生100歳時代  
健康・医療問題



**顧客：研究者・開発者**  
科学技術・先端研究・開発・エンジニアリング

気候変動・物質資源不足  
環境・エネルギー問題

世界人口の増加による  
食糧問題・貧困問題

**ビジョナリー経営を中核にコンピュータサイエンスを駆使して、世界中の研究者や開発者の先端研究、開発、エンジニアリングをより加速させている姿へ**

## メガトレンド

人

環境

学術

産業

## 社会課題

- 少子高齢化
- 人生100歳時代
- 健康・医療問題
- 世界規模の人口増加
- 感染症との闘い
- 構造的な日本人技術者不足
- 働き方の多様化
- 気候変動による異常気象、海洋汚染、大気汚染
- 脱炭素
- 再生可能エネルギーへの転換
- 基礎研究の国際競争力低下
- 先端研究・技術開発競争
- 不十分な基礎研究予算
- 技術革新の加速
- マテリアル革新
- 人工知能の社会実装と普及
- 不十分な研究開発予算
- ICT・デジタル技術の活用
- 半導体、生産設備、材料のサプライチェーンの改革

## 潜在需要

- 科学技術基礎研究の強化
- 半導体、AI、量子、バイオ、創薬、CO2削減技術の進展
- 環境技術の浸透
- 新素材・材料の必要性
- データ駆動型科学
- 次世代コンピュータ
- 5G/6G次世代移動通信技術
- 3D設計・シミュレーション
- IoT
- グリーンコンピューティング※5
- コンピューティングのマルチ統合を実現するヘテロジニアスコンピューティング※6
- 製造業のDX※7
- 各種装置の高性能化・高度化
- 社会インフラのスマート化
- サイバー空間と現実空間を高度に融合する技術

## 注力分野

### 学術/産業の科学技術

計算化学/マテリアルズ  
・インフォマティクス※8

HPC-AI※9  
プラットフォーム

サイエンス  
クラウドサービス

### 製造業・非製造業

スマートファクトリー※10

Edge IoT

Edge AI

※5、6、7、8、9、10 : Appendix P39, P40 用語集参照